



技术要求：

1. 特性阻抗：50
2. 频率范围：DC ~ 67GHz
3. 驻波比：1.4
4. 插入损耗：0.2dB
5. 绝缘电阻：5000MHz@500V
6. 介电耐压：300V
7. 使用寿命：500次
8. 密封漏率： $1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3 / \text{S}$
9. 温度范围：-65 ~ +155
10. 镀层厚度：0.4 μm 软金

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记		重量	比例	
设计	M。		标准化					12:1	
审核									
工艺			日期	2025/2/19	共	页		第 页	

装配图

HN-RF173140-0.23(4.4-1)R

成都恒利泰科技有限公司


 成都恒利泰科技有限公司
 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd